

工業総合研究所所有装置

名称	卓上小型リフロー	メーカー	LPKF Laser & Electronics(株)	型式	ProtoFlow S	取得	H29
概要	鉛フリーはんだに対応し、PCソフト制御が可能な卓上型リフローオーブンです。						
応用事例	最大温度320℃まで対応しており、プレヒートからリフロー温度までのプロファイルを複数作成できます。						
主な仕様	最大加工サイズ: 230mm × 305mm、最大温度: 320℃						
加工時間	15分程度						
加工精度	-						
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 温度プロファイルに指定がない場合、既存の温度プロファイルを使うことができます。 						
使用料 手数料	機器貸出: 180円/時間						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp							